

苏州世名科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市之

上市公告书提示性公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于 2016 年 7 月 5 日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会指定五家信息披露网站：巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn 和发行人网站（<http://www.smc.com.cn/>），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次公开发行股票保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

一、上市概况

（一）股票简称：世名科技

（二）股票代码：300522

（三）首次公开发行后总股本：6,667 万股

（四）首次公开发行股份数量：1,667 万股，本次发行新股无锁定期，新增股份自上市之日起开始上市交易。

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

三、联系方式

（一）发行人的联系地址及联系电话

发行人：苏州世名科技股份有限公司

法定代表人：吕仕铭

住 所：昆山市周市镇黄浦江北路 219 号

电 话：0512-57667120

联系人：王岩

（二）保荐人（主承销商）及保荐代表人的联系地址及联系电话

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

法定代表人：王常青

住 所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

电 话：021-68824642 010-85130588

保荐代表人：艾华、冷鲲

（本页无正文，为《苏州世名科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之签字盖章页）



发行人：苏州世名科技股份有限公司

2016年7月1日

(本页无正文，为《苏州世名科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之签字盖章页)

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

